**105年度行政院及所屬機關科長級以上人員參加「跨領域科技管理研習班」報名表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **國外專題研習班之課程****(可複選)** | □ ABCD□ AB□ CD□ F【「美國：智財訴訟與策略專題」（代號A）、「美國：智慧財產保護與國際發展」（代號B）、「美國：研發成果商業化專題」（代號C）、「美國：投資評估專題」（代號D）、歐洲(代號F)。請依志願填寫如1~3，1為第一志願，3為最後志願。】 | 彩色2吋照片，請附電子檔 |
| □不參加國外專題，僅參加先修班（請打勾ˇ） |
| 國內培訓先修班之班別 | 為考量出國受訓成效，特舉辦國內培訓先修班，請選擇適當上課之地點（請擇一打勾ˇ）□臺北班 □高雄班 □僅參加國外專題課程（若僅參加國外專題課程，請務必填寫「曾受訓練摘要」） |
| 姓名 | 中文 |
| 英文(與護照相同) |
| 出生日期 | 中華民國　　年　　月　　日 |
| 性別 | □男　□女 |
| 身分證統號 |  |
| 最高學歷 | (○○大學○○系所，請檢附最高學歷證明) |
| 聯絡地址 | (住家) |
| (辦公室) |
| 連絡電話 | (住家) |
| (辦公室) |
| (手機) |
| E-Mail |  |
| 緊急聯絡人 | (姓名) |
| (手機) |
| 服務機關 | 中文 |  | 英文 |  |
| 服務單位 | 中文 |  | 英文 |  |
| 職稱 | 中文 |  | 英文 |  |
| 任職現職年資 |  年 月 (截至105年1月份為止) |
| 現任職工作內容 | (單位名稱及職掌) |
| (主要負責業務，100字以內) |
| 執行政府科技發展計畫名稱或內容及辦理科技相關業務 |  |
| 英文程度說明 | （請檢附英檢證明，如曾在國外進修取得學位者請附修業證明。） |
| 曾受訓練摘要 | * 曾受過89-96年「培訓科技背景跨領域高級人才計畫」

、97-98年「跨領域研發成果產業化國際高階人才培訓計畫」、99-102年「跨領域科技管理國際人才培訓計畫」或103-104年「跨領域科技管理與智財運用國際人才培訓計畫」訓練結業之學員 | 期別 | □89 □90□91 □92□93 □94□95 □96□97 □98□99 □100□101 □102□103 □104 | 班別 | □臺北班□新竹班□高雄班□國外班 |
| * 曾參與經濟部相關（智慧財產保護與國際發展、智財訴訟與策略、研發成果商業化與投資評估）培訓課程請說明：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

（請檢附證書、執照及獎項等影印本。若不敷填寫、請另加續頁。) |
| * 曾受過其它相關（智慧財產保護與國際發展、智財訴訟與策略、研發成果商業化與投資評估）訓練基礎課程（如：EMBA、碩士學分班或同等學歷者）

請說明：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（請檢附證書、執照及獎項等影印本。若不敷填寫、請另加續頁。) |
| 重要論著、發明或曾受特殊榮譽摘要 | （請檢附證書、執照及獎項等影印本。若不敷填寫、請另加續頁。) |
| 自傳（個人簡介） | 1,000字以內，除表格內容外，中文及英數字均請採標楷體14號字，固定行高20點，如有編號項目請下列順序與格式依次編號：一、第一層編號項目 (一)第二層編號項目 1.第三層編號項目 (1)第四層編號項目 |
| 報考動機 | 如：希望從受訓中學到什麼，300字以內，除表格內容外，中文及英數字均請採標楷體14號字，固定行高20點，如有編號項目請下列順序與格式依次編號：一、第一層編號項目 (一)第二層編號項目 1.第三層編號項目 (1)第四層編號項目 |
| **蒐集個人資料告知事項 暨 當事人同意書** |
| 財團法人磐安智慧財產教育基金會及本計畫相關執行單位基於經濟部「105年度跨領域科技管理與智財運用國際人才培訓計畫(第3期/共4期)」招生簡章報名相關事由，向您蒐集個人資料，依個人資料保護法規定，在您提供個人資料前，本會有義務告知下列事項，敬請詳閱。1. 蒐集、處理及利用之目的：

(1)教育或訓練行政(101)；學生（員）(含畢、結業生)資料管理(158)；智慧財產權、光碟管理及其他相關行政(118)；資(通)訊服務(135)；資(通)訊與資料庫管理(136)；資通安全與管理(137)；調查、統計與研究分析(157)；人身保險(001)；學術研究(159)等，為辦理教學、研究、行政及服務等相關事宜所需(181)。(2)寄送本會相關之活動訊息。（您日後如不願再收到本會所寄送之行銷訊息，可於收到前述訊息時，回覆之後拒絕接受）。1. 個人資料類別：本計畫蒐集與使用您的個人資料如上列報名表單內文所列，包含：國外專題課程；國內培訓先修班之班別；中文與英文姓名；出生日期；性別；身分證字號；公司與住家之聯絡地址；電話與傳真；永久聯絡之E-Mail；緊急聯絡人之姓名與聯絡電話；中文與英文服務機構全名；技術產業別；機構規模；機構員工人數；中文與英文服務部門；中文與英文現任職位；到職日；部屬人數；個人工作內容簡述；企業與本計畫之關聯；大學以上(含學歷)之畢業學校、系所與起迄年月；重要經歷之服務公司、部門、職稱、工作內容摘要與起迄時間；工作總年資；英文程度說明；曾受訓練摘要；重要論著/發明或曾受特殊榮譽摘要；訊息來源；自傳(個人簡介)；報考動機及其他等。
2. 個人資料利用之期間、地區、對象及方式：
3. 利用期間：至蒐集目的消失為止。
4. 除蒐集之目的涉及國際業務或活動外，本會僅於中華民國領域內利用您的個人資料。
5. 對象及方式：本會於蒐集目的之必要範圍內，利用您的個人資料。
6. 當事人權利：您可向本會行使查詢或請求閱覽、製給複製本、補充或更正、停止蒐集/處理/利用或刪除您的個人資料之權利。
7. 提供錯誤個人資料之權益影響：若您提供錯誤、不實、過時或不完整或誤導性的個人資料，您將損失相關權益，本會將無法為您提供特定目的範圍內之相關服務。
 |
| **同意書**本人已詳閱招生簡章及上述之文字並充分同意所敘述內容，本人獲知且已瞭解上述事項，並同意 貴會於所列蒐集目的之必要範圍內，蒐集、處理及利用本人之個人資料。 |
| 立同意書人（報名者）簽名 | （請務必親筆簽名） | 日期 |  年 月 日  |

|  |
| --- |
| (以下由服務機關人事單位填寫) |
| 官職等級 | 任第 職等 | 服務年資(截至104年1月份為止) | 年 月 |
| 最近3年考績紀錄 | 考核年度 | 102 | 103 | 104 |
| 考績等第 |  |  |  |
| 被推薦人進3年內有無出國進修 | □有 民國 年 月至 民國 年 月 |
| □無  |
| 被推薦順序 |  |
| 服務機關 | 人事主管簽章 | 機關首長簽章 |
|  |  |
| 主管機關 |  |  |

備註：本表請於105年2月17日(星期三)前函復行政院人事行政總處彙辦，電子檔併傳承辦人電子信箱：richard@dgpa.gov.tw。